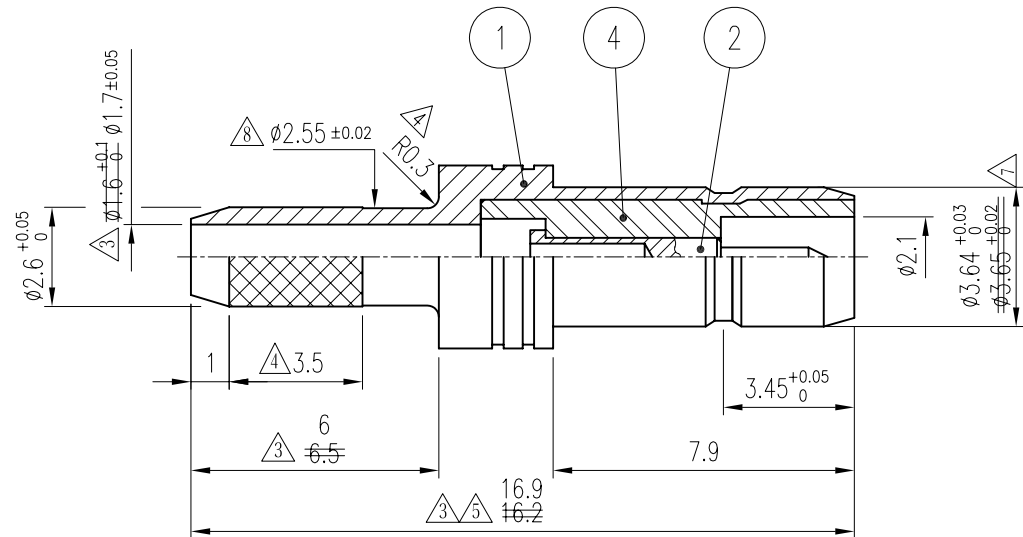
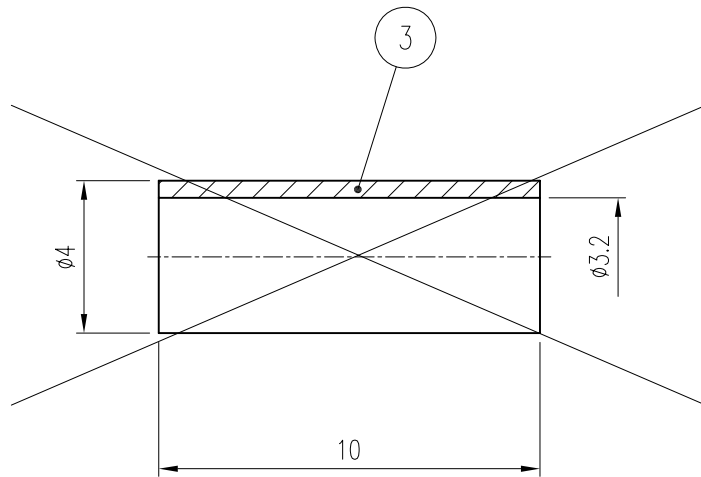


수 정 내 용									
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일					
1	업 체 요 구 (내경치수 변경)	손윤희	길준범	2004. 12. 11.					
2	Male부분 변경 및 도금 두께변경	손윤희	길준범	2005. 01. 12.					
3	도면 표준화 작업	최종락	유일현	2005. 06. 14.					
4	업체요구(실변No.연구2005-211) (날경 부위 간격 표준화, ROUND 추가)	김은희	최종락	2005. 09. 05.					
5	업체요구(실변No.연구2005-246) 쇼트 방지 (BODY, INSULATOR 같이변경)	김인철	최종락	2005. 10. 17.					
6	업체요구(실변No.201001-0006) 업체요구로 인한 FERRULE 삭제	강동우	최영호	2010. 01. 11.					
7	표준화(실변지리No.연구2010-0014) 조립도 및 부품도 외경부 표준화	김인철	최영호	2010. 01. 18.					
8	[실변지리No.연구201202-0005] PPE 부착부 날림외 부위 관리치수 기재	김인철	윤재호	2012. 02. 28.					



주 기

2 1. 상대물과 삽입력과 이탈력 (상대물과 Mating 5회 이후 측정치)

- 삽입력 : 2~4kgf 이하
- 이탈력 : 5~8kgf 이상

2. 상대물 Male Jack 내경 $\phi 3.44 \sim 3.45$ 관리

3. 도금 사양

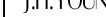
내장용(실내)

- Nickel Plate : $5\mu\text{m}$ 이상 (BODY, JACK, COVER)
- Gold Plate : $0.4\mu\text{m}$ 이상 (CONTACT)

외장용 및 수분,유해가스 접촉부

- Gold Plate : $0.4\mu\text{m}$ 이상 (BODY, CONTACT, JACK, COVER)

4	INSULATOR	1	PTFE		DIN00311-N/2 (H3138)
3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00034-5/1 (F3010)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate ($0.4\mu\text{m}$ 이상)	DCT00386-5/1 (E3096)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate ($5\mu\text{m}$ 이상)	DBD00435-5/1 (D3107)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2012. 02. 28.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인		J.H.YOUN				
	검도						
재질	제도		I.C.KIM		도명	SMB50 CABLE JS RG316	
열처리	작성부서		연 구 소				
보호파막처리	척도 1.5/1	단위 mm	종량				